
DURL COLOR LED LAMPS

Lead-Free Parts

LSRFDGM3392**DATA SHEET**DOC. NO : QW0905-LSRFDGM3392REV. : ADATE : 15 - Sep. - 2007



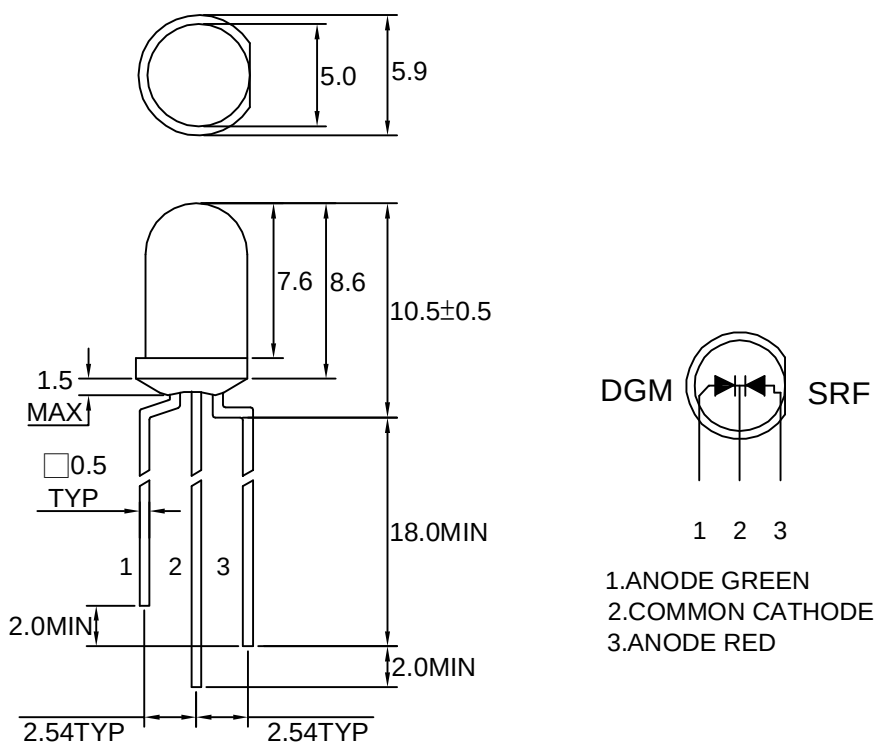
LIGITEK

LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only

PART NO. LSRFDGM3392

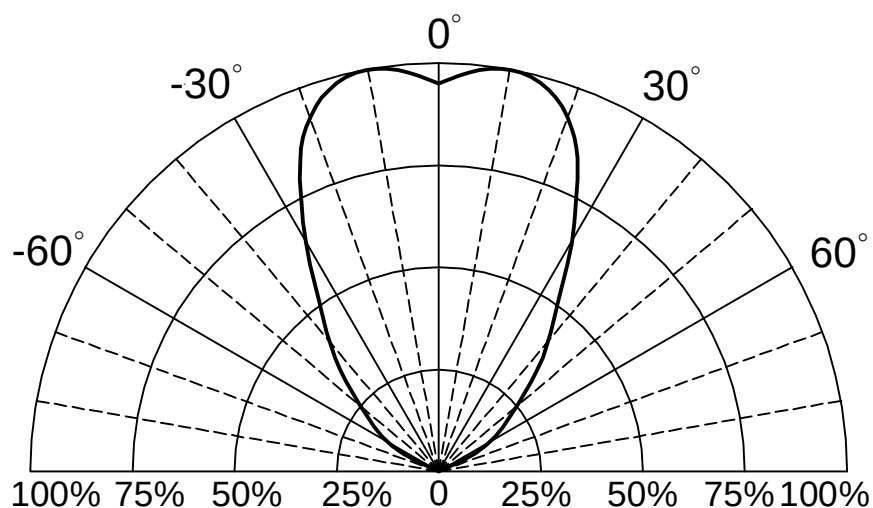
Page 1/6

Package Dimensions



Note : 1.All dimension are in millimeter tolerance is ± 0.25 mm unless otherwise noted.
2.Specifications are subject to change without notice.

Directivity Radiation





Absolute Maximum Ratings at Ta=25 °C

Parameter	Symbol	Ratings		UNIT
		SRF	DGM	
Forward Current	I _F	30	30	mA
Peak Forward Current Duty 1/10@10KHz	I _{FP}	90	100	mA
Power Dissipation	PD	75	120	mW
Reverse Current @5V	I _r	10	50	μA
Electrostatic Discharge	ESD	2000	150	V
Operating Temperature	T _{opr}	-20 ~ +80		°C
Storage Temperature	T _{stg}	-30 ~ +100		°C

Typical Electrical & Optical Characteristics (Ta=25 °C)

PART NO	MATERIAL	COLOR		Peak wave length λ Pnm	Dominant wave length λ Dnm	Spectral halfwidth Δ λ nm	Forward voltage @20mA(V)			Luminous intensity @20mA(mcd)		Viewing angle 2θ 1/2 (deg)
		Emitted	Lens				Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	
LSRFDGM3392	AlGaInP	Red	White Diffused	---	630	20	1.5	---	2.4	160	300	70
	InGaIn/GaN	Green		518	525	36	---	3.5	4.0	1100	1800	70

Note : 1.The forward voltage data did not including ±0.1V testing tolerance.
2. The luminous intensity data did not including ±15% testing tolerance.



Typical Electro-Optical Characteristics Curve

SRF CHIP

Fig.1 Forward current vs. Forward Voltage

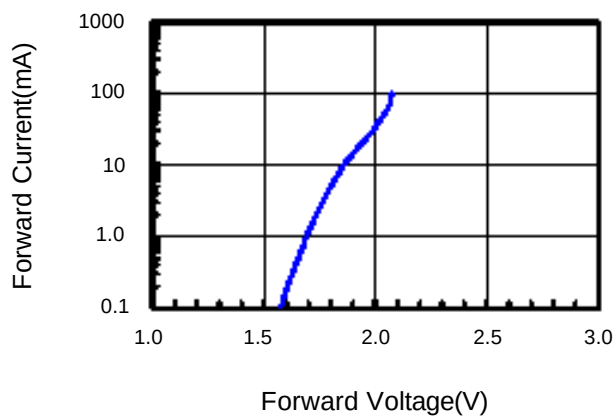


Fig.2 Relative Intensity vs. Forward Current

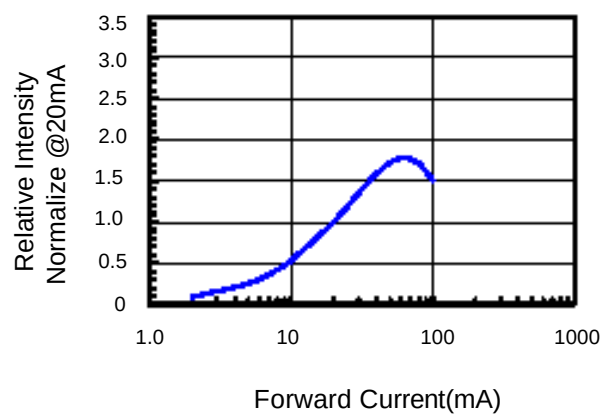


Fig.3 Forward Voltage vs. Temperature

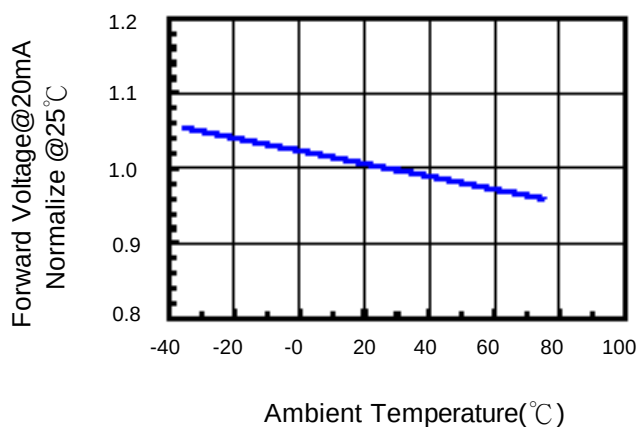


Fig.4 Relative Intensity vs. Temperature

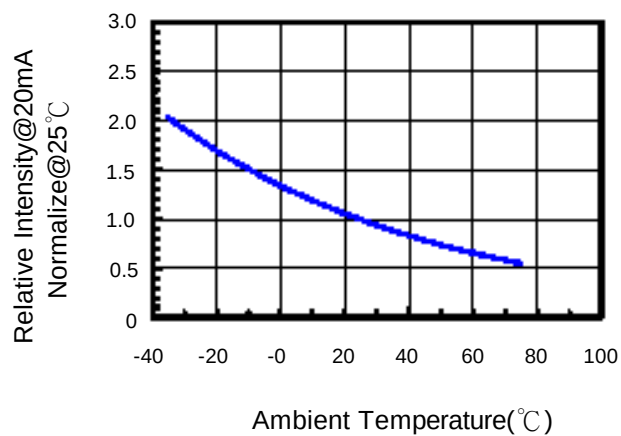
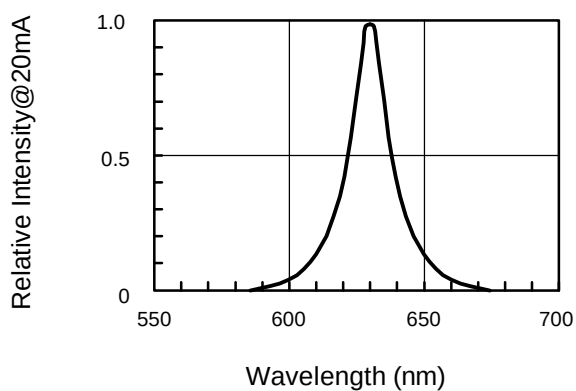


Fig.5 Relative Intensity vs. Wavelength





Typical Electro-Optical Characteristics Curve

DGM CHIP

Fig.1 Forward current vs. Forward Voltage

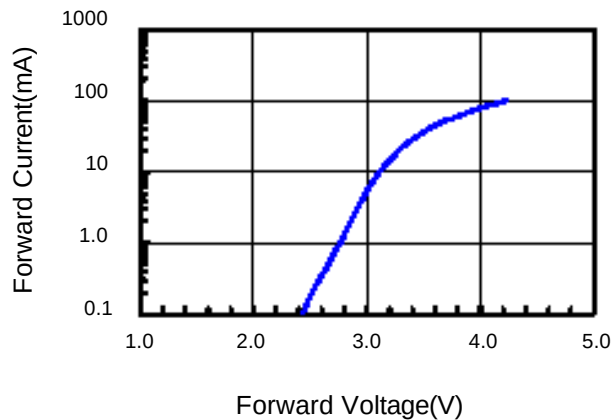


Fig.2 Relative Intensity vs. Forward Current

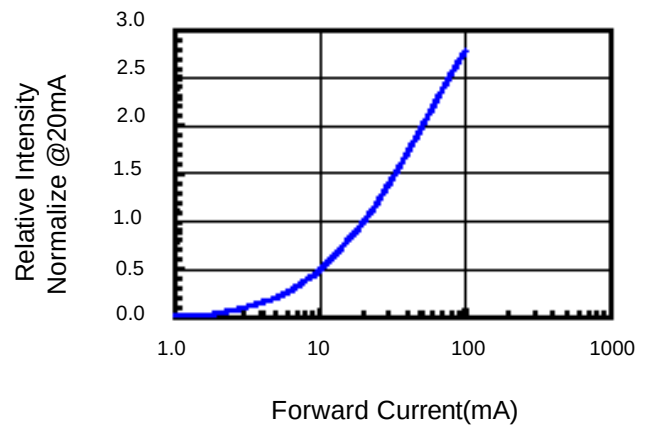


Fig.3 Forward Voltage vs. Temperature

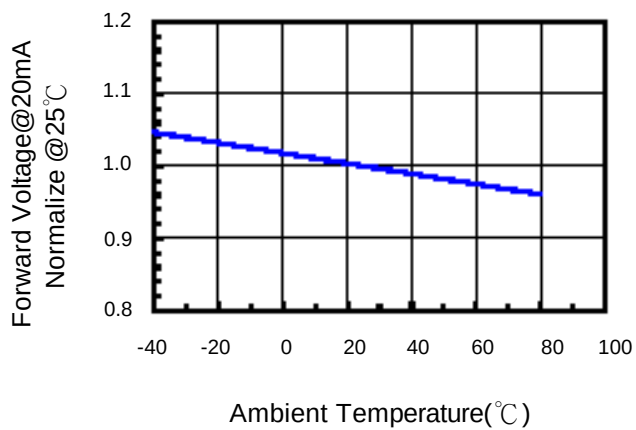


Fig.4 Relative Intensity vs. Temperature

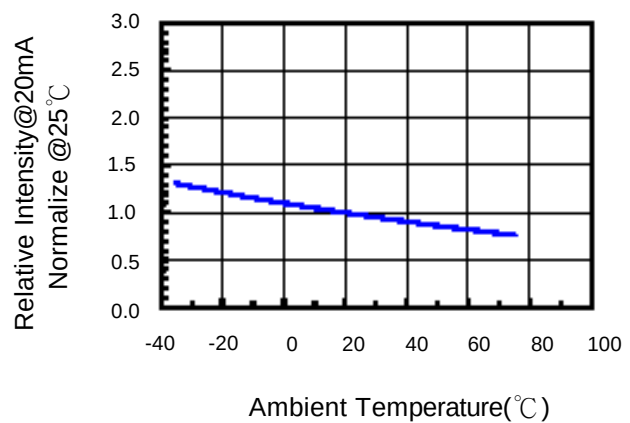
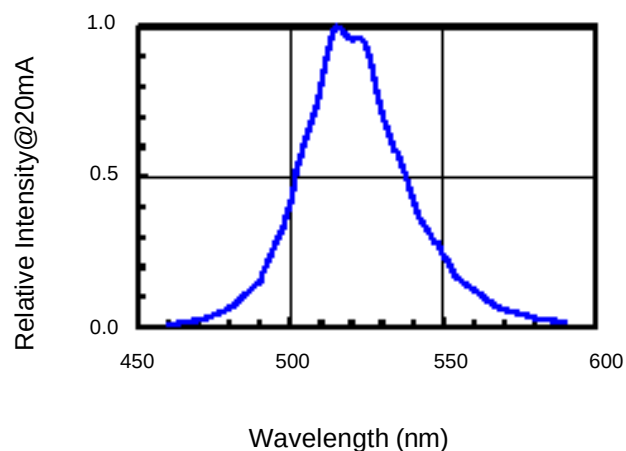


Fig.5 Relative Intensity vs. Wavelength



**Soldering Condition(Pb-Free)****1.Iron:**

Soldering Iron:30W Max

Temperature 350 °C Max

Soldering Time:3 Seconds Max(One time only)

Distance:2mm Min(From solder joint to body)

2.Wave Soldering Profile

Dip Soldering

Preheat: 120° C Max

Preheat time: 120seconds Max

Ramp-up

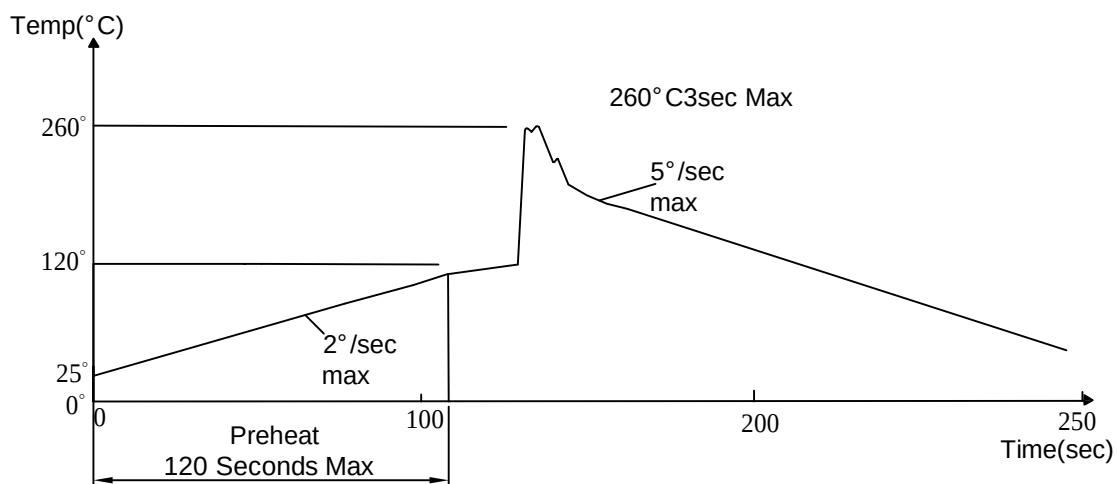
2° C/sec(max)

Ramp-Down:-5° C/sec(max)

Solder Bath:260° C Max

Dipping Time:3 seconds Max

Distance:2mm Min(From solder joint to body)



Note: 1.Wave solder should not be made more than one time.

2.You can just only select one of the soldering conditions as above.

**Reliability Test:**

Test Item	Test Condition	Description	Reference Standard
Operating Life Test	1.Under Room Temperature 2.If=20mA 3.t=1000 hrs (-24hrs, +72hrs)	This test is conducted for the purpose of determining the resistance of a part in electrical and thermal stressed.	MIL-STD-750: 1026 MIL-STD-883: 1005 JIS C 7021: B-1
High Temperature Storage Test	1.Ta=105 °C ±5°C 2.t=1000 hrs (-24hrs, +72hrs)	The purpose of this is the resistance of the device which is laid under condition of high temperature for hours.	MIL-STD-883:1008 JIS C 7021: B-10
Low Temperature Storage Test	1.Ta=-40 °C ±5°C 2.t=1000 hrs (-24hrs, +72hrs)	The purpose of this is the resistance of the device which is laid under condition of low temperature for hours.	JIS C 7021: B-12
High Temperature High Humidity Test	1.Ta=65 °C ±5°C 2.RH=90%~95% 3.t=240hrs ±2hrs	The purpose of this test is the resistance of the device under tropical for hours.	MIL-STD-202:103B JIS C 7021: B-11
Thermal Shock Test	1.Ta=105 °C ±5°C & -40 °C ±5°C (10min) (10min) 2.total 10 cycles	The purpose of this is the resistance of the device to sudden extreme changes in high and low temperature.	MIL-STD-202: 107D MIL-STD-750: 1051 MIL-STD-883: 1011
Solder Resistance Test	1.T.Sol=260 °C ±5°C 2.Dwell time= 10 ±1sec.	This test intended to determine the thermal characteristic resistance of the device to sudden exposures at extreme changes in temperature when soldering the lead wire.	MIL-STD-202: 210A MIL-STD-750: 2031 JIS C 7021: A-1
Solderability Test	1.T.Sol=230 °C ±5°C 2.Dwell time=5 ±1sec	This test intended to see soldering well performed or not.	MIL-STD-202: 208D MIL-STD-750: 2026 MIL-STD-883: 2003 JIS C 7021: A-2



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>